

個人情報取扱い同意書

～応募された方の個人情報の取扱いについて～

ブライザ株式会社(以下、当社)は、応募時・入社時にお預かりする書類及び記入をお願いする書類に記載された氏名、住所、電話番号等の特定の個人を識別することができる情報(以下、個人情報)につきましては、『個人情報の保護に関する法律』その他関係法令を遵守し、適正な手段(偽りその他不正な手段なく)により個人情報を取得し、取扱をいたします。

※本書面は説明者・応募者双方署名の上、原本を説明者(当社)・コピーを応募者が保管します。

【対象となる書類について】

- ①提出頂く書類(履歴書、職務経歴書 等)
- ②記入頂く書類(受付表、テクニカルプロフィール 等)
- ③応募後、会社で作成する書類(スキルシート、技術経歴書 等)

【個人情報に関する利用目的の特定について】

当社は、応募者よりお預かりした個人情報は次の目的に限り利用します。

- ・仕事の紹介
- ・その他、お預かりした個人情報(ご希望、経歴、資格など)の適切な管理等のため。

【利用制限の例外について】

当社は、前記する利用目的の範囲を超えて次の場合には応募者の同意なく個人情報を取り扱うことがあります。

- (1)法令に基づく場合

事例:警察からの照会、税務署からの調査等に対応する場合など

- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって応募者の同意を取る事が困難であるとき

【書類の保管等について】

応募者より返却の申し出があったときは以下のように対応します。

「対象となる書類」:①については郵送による返却

「対象となる書類」:②③については、一定期間保管後、当社にて破棄

【個人情報の委託について】

当社は、当社が選定し個人情報の保護契約を締結した委託先(給与計算業務等)に個人情報を委託する場合があります。

【個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合の不利益について】

提出頂く書類(履歴書、職務経歴書等)及びご記入書類(受付表、テクニカルプロフィール等)への記載は応募者の任意でご記入をいただいておりますが、十分な情報がなかった場合に適正な採用検討やお仕事の斡旋が出来ないケースが出てくる場合がありますのでご了承ください。

【個人情報の第三者への提供について】

当社は、下記当社グループ会社への提供を除き、応募者の同意なく個人情報の第三者への提供は行いません。

【応募者本人の同意に基づく当社グループ会社への個人情報の提供について】

応募者の皆様への就業機会の拡大のために、応募者本人の事前の同意を得ることを条件として、下記の当社グループ会社へ個人情報を提供する場合があります。

(当社グループ会社名)

株式会社キット、株式会社FMC、株式会社レソリューション、株式会社ハマエンジニアリング、株式会社ICエイジア、株式会社MARU International

【個人情報の開示等について】

当社にご提供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めがあった場合は、速やかに対応させていただきます。ただし、当社が付与した個人情報(選考可否理由等)、その他人事情報等の、開示することが当社の事業運営に著しい影響を与える可能性があると当社が判断した情報については、これに応じることができない場合があります。

【個人情報の管理及びお問合せについて】

お預かりした個人情報については個人情報管理責任者が責任を持って管理いたします。

ブライザ株式会社 個人情報管理責任者

連絡先 TEL:045-664-5333 E-Mail:privacy@bryza.co.jp

なお、当社ホームページに個人情報保護方針等に関するご案内がありますのでご確認ください。

以上

上記内容につき、説明を受け、了解の上、個人情報の取扱いに同意します。

2022 年 4 月 7 日



応募者氏名

三宅 悠暉

説明者氏名